



- *a Leiterplattenlayout
printed circuit board layout
modèle de la carte imprimée
- *b äußerer Kontakt (Pluspol)
outer contact (positive pole)
contact extérieur (pôle positif)
- *c Trennkontakt
break contact
contact repos
- *d innerer Kontakt (Minuspol)
inner contact (negative pole)
contact intérieur (pôle négatif)

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
NEB 1 R	2	200

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

NEB 1 R

Netzgeräte-Einbaukupplung nach DIN 45323, abgewinkelte Ausführung, mit Flansch und Öffner, für Leiterplatten

- 1. Werkstoffe**

Kontaktträger	POM
Kontakt	verzinkt
- 2. Mechanische Daten**

Durchmesser Öffnung	6,6 mm
Durchmesser Innenstift	1,9 mm
Kontaktdruck	≥ 1,2 N
Kontaktierung mit	Netzgerätesteckern 1632 01, NES 1
- 3. Elektrische Daten**

Strombelastbarkeit	3 A
Nennspannung	34 V DC

NEB 1 R

Power supply chassis socket acc. to DIN 45323, angular version, with flange and break contact, for printed circuit boards

- 1. Materials**

Insulating body	POM
Contact	tinned
- 2. Mechanical data**

Diameter opening	6.6 mm
Diameter center pin	1.9 mm
Contact pressure	≥ 1,2 N
Mating with	power supply plugs 1632 01, NES 1
- 3. Electrical data**

Nominal power	3 A
Nominal voltage	34 V DC

NEB 1 R

Embase femelle d'alimentation suivant DIN 45323, version angulaire, avec collet et contact repos, pour cartes imprimées

- 1. Matériaux**

Corps isolant	POM
Contact	étamé
- 2. Caractéristiques mécaniques**

Diamètre orifice	6,6 mm
Diamètre pointe centrale	1,9 mm
Pression de contact	≥ 1,2 N
Raccordement avec	connecteurs mâles d'alimentation 1632 01, NES 1
- 3. Caractéristiques électriques**

Courant nominal	3 A
Tension nominale	34 V DC